

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2166)

自願性公佈

與DTDS的合資協議

本公佈乃由芯智控股有限公司(「本公司」，與附屬公司統稱為「本集團」)自願作出。本公佈旨在讓本公司股東及潛在投資者得知本集團之最新業務發展。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年7月20日(交易時間後)，本公司之全資子公司，芯智發展有限公司(「芯智發展」)，與DTDS Technology Pte. Ltd. (「DTDS」)簽訂合資協議(「合資協議」)，內容有關(其中包括)於香港成立一間合資公司(「合資公司」)。

合資協議

合資協議的主要條款載列如下：

協議日期： 2018年7月20日

訂約方： DTDS Technology Pte. Ltd.
芯智發展有限公司

在做出一切合理的查詢後，就董事會的認知、信息與確信，DTDS與其最終受益所有人均為獨立於本公司及本公司的關聯人士(在香港聯合交易所有限公司證券上市規則定義下(「上市規則」)之第三方。

合資協議詳情

出資： 芯智發展及DTDS將註冊成立合資公司及認購合資公司的新股份。

合資公司的已發行股本總額將為1,000,000美元。芯智發展及DTDS將就認購合資公司的股份分別出資700,000美元及300,000美元。

- 持股狀況：** 芯智發展及DTDS將分別持有合資公司70%及30%股權。
- 董事會成員組合：** 合資公司的董事會將由5名董事組成，其中3名由芯智發展提名，另外2名則由DTDS提名。
- 業務範圍：** 合資公司及其附屬公司（「合資集團」）將主要於東南亞及印度市場提供電子元器件貿易相關的服務，包括但不限於為本集團在該些地區尋找新的客戶。
- 於印度成立附屬公司：** 於合資公司成立後，合資公司須於印度成立全資附屬公司，負責提供印度市場電子元器件貿易相關的服務。

有關DTDS的資料

DTDS成立於2001年，是一家在電子元器件領域領先和主流的分銷公司。它的新加坡總部擁有一個成熟的團隊，包括銷售、營銷、運營和財務團隊，以支持渠道合作夥伴完成其客戶的需求。DTDS專注於終端解決方案的設計和開發，以支持電子製造領域中的所有關鍵領域。

成立合資公司的理由及裨益

本集團是一家在中國本土領先的集成電路及其他電子元器件分銷商及技術增值服務商。我們與全球知名的電子元器件供應商保持長期及穩定的合作關係，亦擁有忠誠及多元化的客戶群。成立合資集團提供給本集團一個良好的機會擴展我們的客戶群。我們通過本集團的資源、DTDS的分銷渠道以及雙方彼此的專長及經驗互相配合，滲透性的進入東南亞及印度市場，此亦符合本集團未來的增長策略。

董事認為合資協議及其項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立，且合資協議條款屬公平合理，亦符合本公司及其股東的整體利益。

一般信息

本公佈乃本公司自願作出。本集團於合資協議中對合資公司的資本承擔比率均沒有超過上市規則 14.07 所載相關比率的百分之五。因此，訂立合資協議不構成上市規則第 14 章規定須於公佈的交易。

承董事會命
芯智控股有限公司
田衛東
董事長及執行董事

香港，2018年7月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事田衛東先生（董事長）、黃梓良先生、劉紅兵先生及謝藝先生，獨立非執行董事鄭鋼先生、湯明哲先生及王學良先生。